

附件二、專利融資服務備齊申請文件表

項次	文件名稱	內容說明
一、市場與專利技術		
1	主要產品態樣說明與國內外競爭者	列出主要規格與差異
2	融資專利清單	(1)發明/新型專利需應用與實施在主要產品或服務 (2)發明/新型專利權利現況 (3)母子公司持有發明/新型專利，需提供母子公司持股關係 (4)需包含國內外專利號/申請號等
3	影響融資專利相關權利增損之合約	若無、需提供切結文件
4	公司持有競爭技術(know-how)說明	
5	技術策略關係人合約	
6	製造或上市相關許可文件或認證	
7	內部團隊營運說明	
8	客戶訂購合作意向書	
二、公司組織、營運與資產		
1	公司章程或合夥契約影本	
2	公司設立(或變更)登記表影本	
3	公司/商業登記證明文件	
4	董監事名冊影本	
5	股東名冊或合夥名冊	
6	最近三年營利事業所得稅結算申報書及資產負債表	
7	最近年度會計師財務報表查核報告書(財簽)	
8	營業人銷售額與稅額申報書(或納稅證明)	最近二年度
9	預估資產負債表及損益表	
10	現金流量預估表	
11	公司無欠稅證明	
12	公司自編距徵信時點起算最近六個月內之期中報表(損益表及資產負債表)。	